



会 社 案 内

Corporate profile



会社概要

商 号:アクティブビジョン株式会社

設 立:2000年10月

資本金:3,000万円

代表者:代表取締役社長 宮川盛一郎

主要営業品目:組込用ボードコンピュータ及び関連機器

海外製サーバー製品 ネットワーク機器

システムインテグレーション

ソフトウェア開発

所在地: 〒220-6008

神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-1

クイーンズタワーA 8F 電 話:045-222-8211(代表)

F A X:045-222-8212

URL: http://www.active-vision.co.jp

ご挨拶

仮想通貨の世界で利用されているブロックチェインの技術が物流や軍事の世界でも採用されるようになり、搭載型、組み込み型のコンピュータ機器の速度性能への期待は急速に高まりつつあります。その一方で、高性能のパイプライン型プロセッサの処理の本質的な仕組みの脆弱性がいくつか指摘され、より高速でよりセキュアな組み込みコンピューティングをどのように実現するかがますます重要となりました。

また、搭載用組み込み機器においては国際規格に基づいた厳しいセーフティ指標への対応が日本市場においてもより強く求められるようになりつつあり、その実現は容易とは言えないでしょう。

私共、アクティブビジョン株式会社ではお客様の高水準のご要望にお応えすることが出来るよう、スイス、ドイツ、米国などで設計製造された高耐用性組み込み用機器、高性能搭載用サーバー機器を各メーカーからの綿密なサポートと情報提供の下にご提案させていただいております。

本カタログでは、性能を一新した艦船搭載用サーバー機、専用設計の鉄道用セーフコンピューター、コンダクションクーリング設計の小型高速ボックスコンピュータなど自信を持ってお勧めできる製品を中心にご提案させていただいております。 ご高覧をいただけましたら幸いです。

2018年4月 アクティブビジョン株式会社 代表取締役社長 宮川 盛一郎

2018 Selection Guide



Active Vision



ドイツMEN社は組み込み用システムモジュール(ESM)をはじめ、CompactPCI、VMEなど多様なフォームファクターのCPUボードを提供しています。 また、CPUボードの他、ネットワークからA/D,D/A変換に至るまで多彩なI/Oボードを拡張モジュールの形で提供しています。

CompactPCI / PlusIO / Serial Feature Matrix

		CompactPCI 2.16		CompactPCI PlusIO 2.30		CompactPCI Serial CPCI-5.0	
		3U	6U	3U	6U	3 <i>U</i>	6U
PCI (parallel)	Data bus width	n/d	32/64 bits	32 bits	32 bits	-	-
	Frequency	n/d	33/66 MHz	33/66 MHz	33/66 MHz	-	-
	Overall max. data rate	n/d	0.533 GB/s	0.266 GB/s	0.266 GB/s	-	-
PCI Express	Links	n/d	-	4	4	8	8
	Lanes per link	n/d	-	1	1	4/8	4/8
	Generation	n/d	-	1 / 2	1 / 2	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3
	Overall max. data rate	n/d	-	2 GB/s	2 GB/s	39.4 GB/s	39.4 GB/s
Ethernet	Interfaces	n/d	2	2	2	8	10
	Speed	n/d	100 Mbit/s	100 / 1000 / 10000 Mbit/s			
	Overall max. data rate	n/d	0.025 GB/s	2.5 GB/s	2.5 GB/s	10 GB/s	12.5 GB/s
SATA	Interfaces	n/d	-	4	4	8	8
	Generation	n/d	-	1 / 2	1 / 2	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3
	Speed	n/d	-	1.5 / 3 Gbit/s	1.5 / 3 Gbit/s	1.5 / 3 / 6 Gbit/s	1.5 / 3 / 6 Gbit/s
	Overall max. data rate	n/d	-	1.5 GB/s	1.5 GB/s	6 GB/s	6 GB/s
USB	Interfaces	n/d	-	4	4	8	8
	Generation	n/d	-	2.0	2.0	2.0 / 3.0	2.0 / 3.0
	Speed	n/d	-	480 Mbit/s	480 Mbit/s	5 Gbit/s	5 Gbit/s
	Overall max. data rate	n/d	-	0.24 GB/s	0.24 GB/s	5 GB/s	5 GB/s



ntel	Model: G23	
Intel Core i7 4th Gen	♦~3.3/3.4GHz ♦32GB DDR3	
	ompactPCI Serialボード	TEET SWEET

CompactPCI用Serial I/Oカード

イーサネット	Model: F211/G211
--------	-------------------------

♦10/100/1000Base-T Ethernet×4 ♦IEEE802.3u

PCle Mini Model:G212

♦ PCI Express Mini Cards×2 or ExpressCard type34×2 or ExpressCard type54×1

XMC/PMC Model:G213

♦XMC × 1 or PMC × 1

グラフィックス Model:**G214**

◆4×DP1.2, 2×DP1.1a ◆AMD Radeon E6760 GPU, 600MHz ◆解像度 ~4096×2560 24bpp

多機能 I/O Model:**G215**

 \diamond 2×URT, 2 x CAN, 1×I/O \diamond RS232/RS422/RS485, HDLC, CAN bus, IBIS, GPS, binary I/O

Model: **G303/304**

♦4×Gb Unmanaged, 16×Gb Managed, 16×Gb Unmanaged ♦EN 50155 class Tx ♦4×Gb Unmanaged PoE+

HDD/SDD Model:**G501**

♦2.5" SATA HDD or SDD×1 ♦EN 50155

CompactPCI Serial VME











Intel Model:G52A

◇NXP
◇QorlQ T4240, 4160, 4080 ◇4~12コア
◇QorlQ T4240, 4160, 4080 ◇~12GB DDR3

NXP QorlQ搭載 CompactPCI Serialボード



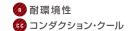






◆ PowerPC QorlQ ◆ 800MHz, 1.067GHz ◆ ~2GB DDR3 ◆ P1013, Single or Dual-Core P1022 ◆ M-Module/XMC or PMC slots QorlQ PowerPC搭載VMEボード







PRODUCTS =

3U CompactPCI/PlusIO X86







ntel	Model: F26L	(8) EX
>Intel >E3900	〜~4コア ◇~8GB DDR3	
	載 CompactPCI/PlusIO ボード	(SEC) (NAP)



Intel	Model: F75P	
◇Intel Atom × 2 ◇Intel Atom × 1 Atom搭載 鉄	◇1.6GHz, 512MB DDR2 ◇1.6GHz, 1GB DDR2 首用セーフコンピュータ	

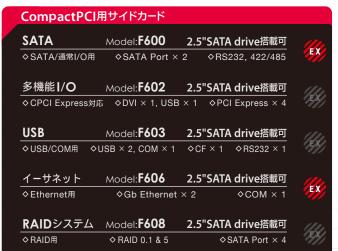


PowerPC Model:F218

◇PowerPC
◇MPC8314 ◇256MB SDRAM

PowerPC搭載 CompactPCIスレーブボード





Computer On Modules



◇~2.5GHz ◇~16GB DDR3 Core i7搭載 耐環境性 COM Express CPUカード

♦ Intel ♦ Core i7











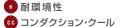
Model:XC15 キャリアー ♦Gb Ethernet × 1 ♦USB 2.0/3.0 × 2/× 4 ◇microATXファクター ◇Com Express × 1 耐環境性COM Express用キャリアボード



Model:XC4 ◆microATXファクター ◆Fast Ethernet × 2 ◆ESMexpress × 1 ◆USB 2.0 × 6 **ESMini**用キャリアボード



AMD Model:CB71C ◇~32GB DDR4 ◇4コア, ~3.35GHz ◇AMD ◇V1000 APUシリーズ AMD APU搭載 耐環境性 COM Express CPUカード



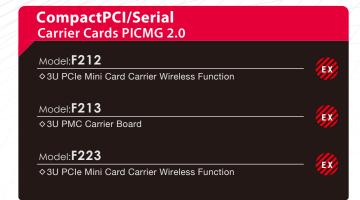
∰温度拡張版



I/O & Mezzanine

CompactPCI/Serial PICMG 2.0	
Model: F212	(4)
♦3U PCIe Mini Card Carrier Wireless Function	
Model: F215	
♦3U Universal Interface	15)
Model: F216	
♦3U Octal UART	**************************************
Model: F223	111
♦3U Mini Card Carrier Wireless Function	
Model: F403	(4)
♦3U Binary I/O Card Railways	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·







_	CompactPCI/Serial PICMG CPCI-S.0	
	Model: G101	m.
	♦3U Industrial Ethernet Switch with Uplink	EX
	Model:G201	EX
	♦ 3U Serial USB 3.0 Interface	****
	Model: G204	1110
	♦3U Serial M-Module Carrier	15/1/
	Model: G211	(lla
	♦ cPCI Serial Quad Gigabit Ethernet Interface	EX
	Model: G212	m.
	♦3U Serial PCle Mini Card Carrier Wireless Functions	EX
	Model: G213	(II)
	♦3U Serial XMC/PMC Carrier	EX
	Model:G214	
	♦3U Serial Multi-Display Controller	
	Model: G215	(lle
	♦3U Serial Universal Interface	15/1/
	Model:G303	
	♦3U Serial Industrial Ethernet Switch × 16 ♦Unmanaged	- F.
	Model:G304	(FX)
	♦3U Serial Industrial Ethernet Switch with PoE+ × 4 ♦ Unmanaged	
	Model:G501	Me
	♦3U Serial SATA HDD/SSD Shuttle	EX

I/O & Mezzanine

Model: G211	
≎ cPCI Serial Quad Gigabit Ethernet Interface	
Model: G211F	
≎cPCI Serial Quad Fiber Optics Interface	
Model: G212	4
⇒ cPCI Serial PCIe Mini Card Carrier Wireless Functions	🤻
Model: PX1N	4
GLONASS & GPS PCI Express Mini Card	
Model: PX4	4
♦ Mobile Phone Voice Interface PCI Express Mini Card	
Model: P601	
Quad Redundant Gigabit Ethernet XMC	



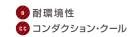
FPGA Model:M199 ◆USM FPGAによる汎用サブモジュール XMC



Binary I/O			
Model: F403 ♦ cPCI Binary I/O(EN50155)	EX	Model: M32 ♦ 16 Binary Outputs	EX
Model: M82 ♦16 Binary Inputs	EX	Model: M31 ♦16 Binary Outputs	EX)
Model: M81 ♦16 Binary Outputs	EX	Model:M28 ♦ 16 Binary Outputs	EX
Model: M66 ♦32 Binary Inputs/Outputs	EX	Model: M27 ♦16 Binary Outputs	EX
Model: M58 ♦32 TTL I/O Interface	EX	Model:M11 ♦16 TTL I/O Interface	(EX)
Model: M43 ♦8 Relay Outputs	(EX)	Model: SA15 ♦ Binary I/O SA-Adapter	EX)

Instrumentation & Motion	
Model: M72	(lle
♦ Motion Counter	EX
Model: M47	110
♦ SSI Controller	- CENY

Communication & Fig	eldbus	
Model: M79	Model: M57	
♦ Profibus DP Slave Interface	♦ Profibus DP Master Interface	
Model: M77	Model:M51	EX
	♦ Quad CAN Interface	EX





Ethernet











マネージドスイッチ Model:NM31

◇ Gigabit Ethernet × 8 ◇ M12 ◇ Managed
◇ファンレス、IP40 ◇ EN50155 class Tx

耐環境性イーサネットスイッチ PoE対応



スイッチ Model:G303

◇ Gigabit Ethernet × 16
◇ EN50155 class Tx ◇ Unmanaged
耐環境性イーサネットスイッチ

スイッチ Model:**G304**◇ Gigabit Ethernet × 4
◇ EN50155 class Tx ◇ Unmanaged
耐環境性イーサネットスイッチ



カード Model:GE1/GP1/GP2

◇ Gigabit Ethernet × 4/PHY/PHY ◇ PoE+/PoE+/ no ◇ RJ45 opt.M12/RJ45 opt.M12/SFP ◇ EN50155 class Tx 耐環境性3U CompactPCI Srial イーサネットカード

Railway



 ♦ 12.1°LED backlight
 ♦ AMD G-Series
 ♦ -40~+70°C
 ♦ EN50155

 ♦ IP65
 ♦ 1.0GHz
 ♦ 2GB DDR3

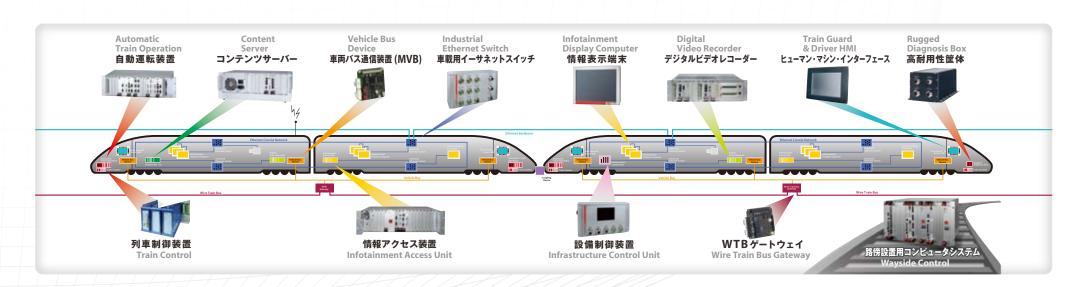
AMD搭載ファンレスCPUカード内蔵ディスプレー











Box Computer

Rugged Box PCs

for Transportation and Industrial Markets





I/O Flexibility



- Ethernet
- Ethernet
 Fieldbusses
 DisplayPort
 RS232, RS485, RS422
 GPS, GSM, WLAN, etc.

Housings



- Operating temperature -40 to +85°C
 Fanless conductive cooling
 Different IP classes
 Exchangeable PSUs

	CPU	Graphics	Interfaces	Wireless Functions	Memory	Mass Storage
BC50M	AMD Embedded	Display Port × 2	Gigabit Ethernet × 2	PCI Express Mini × 2 for	2GB DDR3	SD card × 1
	G-Series Dual-Core APU	~2560 × 1600	USB 2.0 × 1	WLAN, UMTS, GPS,		mSATA × 1
	up to 1.65 GHz		RS485 × 1, RS422 × 1	GSM, HSDPA, EDGE, LTE		SATA SSD × 1
BC50I	AMD Embedded	Display Port × 2	Gigabit Ethernet × 2	PCI Express Mini × 1 for	2GB DDR3	SD card × 1
	G-Series Dual-Core APU	~2560 × 1600	USB 2.0 × 2	WLAN, UMTS, GPS, GSM,		mSATA × 1
	up to 1.65 GHz		RS485 × 1, RS422 × 1	HSDPA, EDGE, LTE		SATA SSD × 1
BC50F	AMD Embedded	Display Port × 2	Gigabit Ethernet × 2,	PCI Express Mini × 1 for	2GB DDR3	SD card × 1
	G-Series T48N	~2560 × 1600	Real-Time Ethernet × 2	EtherCAT, EtherNet/IP		mSATA × 1
	Dual-Core		USB 2.0 × 2	Open Modbus/TCP		
	up to 1.4GHz		SA-Apapter for serial I/O × 1	POWERLINK, PROFINET,		
				sercos, VARAN		
BL50R	AMD Embedded		Gigabit Ethernet × 2 (M12)	PCI Express Mini × 2 for	2GB DDR3	SD card × 1
	G-Series T48N APU		CAN × 2 (M12)	GSM, UMTS, LTE & derivates		mSATA × 1
	Dual-Core		USB 2.0 × 2	SLAN/WiFi IEEE802.11		
	up to 1.4GHz		RS232 × 2			
			GPIO			
3L50W	AMD Embedded	Display Port × 2	Gigabit Ethernet × 2,	PCI Express Mini × 4 for	2GB DDR3	SD card × 1
	G-Series Dual-Core APU	~2560 × 1600	USB 2.0 × 2, HD × 1	WLAN, UMTS, GPS,		mSATA × 1
	up to 1.65 GHz		Audio, RS232, relay outputs × 2,			SATA SSD × 1
			photo couplers × 2,			
			odometer input, IBIS slave, GPS			
BL50S	AMD Embedded	Display Port × 1	4-port Gigabit Ethernet switch,	PCI Express Mini × 1 for	2GB DDR3	SD card × 1
	G-Series Dual-Core APU	~2560 × 1600	Gigabit Ethernet uplink × 1	WLAN,		mSATA × 1
	up to 1.65 GHz		USB 2.0 × 2	UMTS, GPS, GSM,		SATA SSD × 2
				HSDPA, EDGE, LTE		
3 <i>L70W</i>	Intel Core i7,	Display Port × 2	Gigabit Ethernet × 2,	PCI Express Mini × 4 for	4GB DDR3	SD card × 1
	i7-3517UE,	~2560 × 1600	USB 2.0 × 2, HD × 1	WLAN, UMTS, GPS		mSATA × 1
	(64-bit CPU), 1.7 GHz		Audio, RS232, relay outputs × 2,			SATA SSD × 1
			photo couplers × 2, odometer input,			
			IBIS slave, GPS			
BL70S	Intel Core i7,	Display Port × 1	4-port Gigabit Ethernet switch,	1 PCI Express [®] Mini × 1 for	4GB DDR3	SD card × 1
	i7-3517UE,	~2560 × 1600	Gigabit Eterhnet uplink × 1,	WLAN,		mSATA × 1
	(64-bit CPU), 1.7 GHz		USB 2.0 × 2	UMTS, GPS, GSM,		SATA SSD × 2
				HSDPA, EDGE, LTE		

※特記無きインターフェースは1ポート

Safe Computer

MH50C

SIL4レベルの安全性を実現するモジュラー・コントローラ



主な特徴

MH50Cは3基のCPUを搭載したCompactPCI-PlusIO 規格のコンピュータシステムです。I/Oシステム構成により最高SIL4レベルの安全性を実現可能です。SIL2~SIL4を構成可能な各種I/Oボードの他、一般的なEthernetやCAN、列車用規格I/OのMVBなどのI/Oボードをシステムに加える事が可能です。

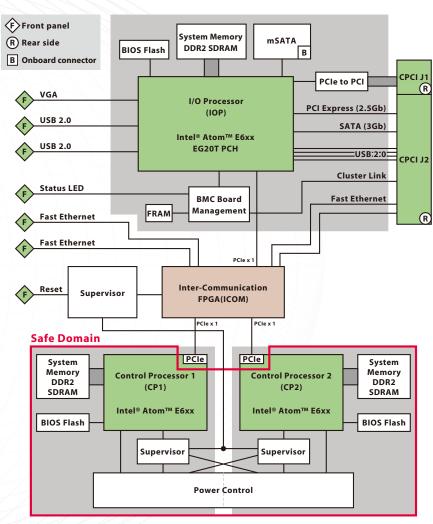
MH50Cシステムを構成するCPU、I/O

CPU:

F75P:Intel® 社製Atom™E6xxプロセッサを3基搭載した機能安全設計のCPUボードです。 Fail-Safe、Fail-Silentアーキテクチャを採用しています。

1/0:

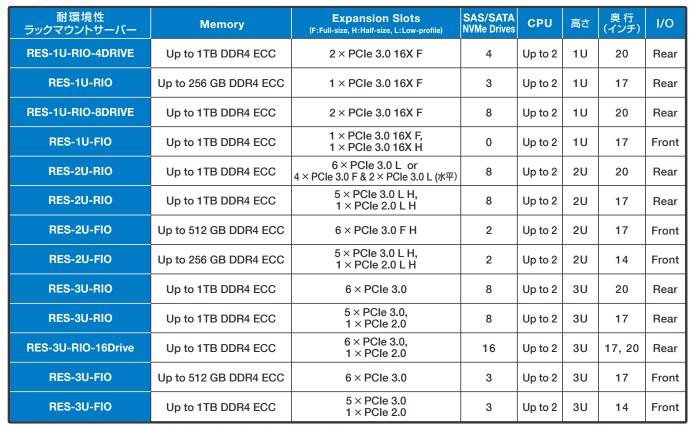
- K1-8:MH50Cシステムに組み込む事で最高SIL4までの安全性を実現するデジタル出力ボードです。 FSoE (Fail safe over Ethernet) 機能を搭載しています。
- K2-16:MH50Cシステムに組み込む事で最高SIL4までの安全性を実現するデジタル入力ボードです。 FSoE(Fail safe over Ethernet)機能を搭載しています。
- K4-4:MH50Cシステムに組み込む事で最高SIL4までの安全性を実現する周波数入力ボードです。 FSoE (Fail safe over Ethernet) 機能を搭載しています。



セーフコンピュータ 概念図

米国Themis社はハイスピード、ハイスペックなCPUをベースにした高耐用性システム製品、CPUボード、周辺機器を提供しています。防衛、航空宇宙開発用などに登用される信頼性の高さを誇ります。もちろん、工業用組込みシステム、ボードとしても活用されております。

RESシリーズ (XR5:Intel E5-2600, XR6:Intel Scalable, NVMe サポート)



	СРИ	CPU cores	PCIe Lanes per CPU	Memory	SAS3 SATA	NVMe	Network	Boot Disk
XR5	E5-2600	22	40	DDR4-2400	0	-	1G, 10G, 40G	SATA
XR6	Scalable	28	48	DDR4-2666	0	0	1G, 10G, 40G	NVMe M.2, SATA



RES-NT2

High Performance Computers / GRID Computers

Application

	TESLA	GRID
Sensor, Signal Processing	\circ	
Virtual Desktop		0
Simulation	\circ	
Object Recognition, Tracking	\circ	
AI, Machine Learning	0	

Projects

- High Resolution Video Surveillance and Response
- Submarine Electronic Warfare



写真はプロジェクトのイメージです

RES-NT2

	CPU	Memory	TESLA GPU	高さ	奥行き(インチ)
RES-NT 1U	2	DDR4 1TB	1	1U	25
RES-NT 2U	2	DDR4 1TB	2	2U	23
RES-NT 3U	2	DDR4 1TB	4	3U	20

NVIDIA® Tesla® V100

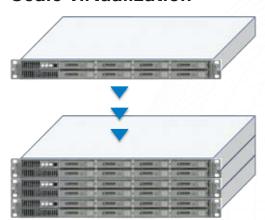
	Double Precision	Single Precision	Half Precision	PCIe Bi-Directional Bandwidth	HBM2 Memory	Power
V100 PCIe	7 TeraFlops	14 TeraFlops	112 TeraFlops	32 GB/s	16GB, 900GB/s	250W
P100 PCle	4.7 TeraFlops	9.3 TeraFlops	18.7 TeraFlops	32 GB/s	16GB, 732GB/s	250W

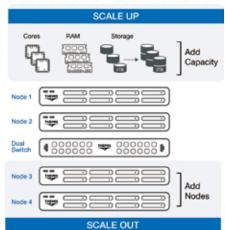


HyperConverged Infrastructure & High Density System

Hyper-Convergence

Scale virtualization







High Density

Modular, Scalable, Extensible, "Composable"

- 2U and 3U Cahssis with 4 and 6 module bays
- Power × 2
- Front I/O or Rear I/O
- CPU, Storage and Networking Modules



19" Width

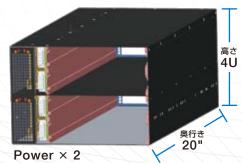


Modules

		XR5	XR6	RIO	Front	SATA/SAS3	NVMe	PCle	GPGPU	高さ
HDC	CPU	0	0	0	0			2		1U
HDP	GPGPU		0	0	0			9	0	2U
HDS4	Storage		0	0	0	4	4	2		2U
HDS8	Storage	0	0	0	0	8				2U

HD-RM	Resouce Management Appliance	16-port
HD 16 Port Switch	Layer 2/3 Switch	16-port
HD-HBWSw	High Bandwidth Switch	12-Port IB/40Gb/s(24 port 10Gb/w)Ethernet Switch

HD Portable (Rear I/O)





Tactical System

HDversa

VME置換えシステム

- Replace VME
- Data center on the edge
- Virtual Environment on the move
- Network processing on the edge
- 6U
- 19" rack-mount
- 10" depth
- Front I/O
- 3 + 1 Redundant AC power supplies
- Power backplane to modules
- Max 12 HDversa Computer or 1GbE Switches
- Max 5 HDS4 or HDP
- Max 2 10GbE switches



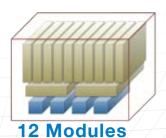
Compute Density

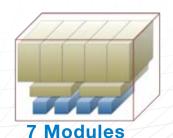
5 Types of Modules the Rack Space

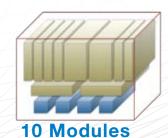
100% & Flexible

Module

HDversa Compute	1-slot	Xeon-D(Broadwell-DE)motherboard with 2 × 10GbE,		
		2 × 1GbE, IPMI, USB 3.0, TPM2.0, M.2 boot drive		
HDversa Compute PCIe	2-slot	2 × PCle × 8, half-length cards		
HDversa Compute 4 Drives	2-slot	4 × SATA 2.5" HDD or SSD(NVMe U.2 option available)		
HDversa 1Gb Managed Switch	1-slot	Same function as HD Managed Switch		
HDversa RES Manager	1-slot	Same function as HD RES Manager		
HDversa 10GbE Switch	1-slot	8 × 10GBaseT and 8 × SFP ports		
HDversa Filler	1-slot	Blank module		
4 × 450W AC power supplies	Bottom slots			







Small System



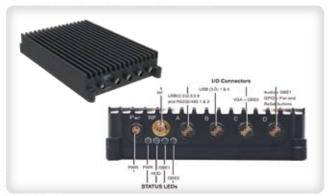
Model:NanoSWITCH スイッチ

♦ Dual core AMD Fusion ♦ 10/100/1000Eternet × 10 or 16 ♦ Layer 2, 3 ♦ 64GE ♦ RS-232 × 1, USB 2.0 × 2 ♦ VGA

耐環境性スイッチ

♦ opt. CAN × 2 or MIL-STD-1553 ♦ MIL-STD-461F, 1275E, 704F, 810G ♦64GB SSD

Mounted Assured PNT System (PNT: Position, Navigation, Time)



システム Model:NanoPak i7 ♦ Dual Core i7 高耐用性小型システム









PIP (Embedded Industrial Computer)



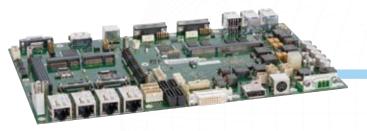
ノスイスMPL社はインテル社CPUを中心に独自のCPUボード及びハウジングを提供しております。これら製品は耐環境性を重視し、ファンレス構造の

Rugged PC Boards PIPシリーズ

PIPシリーズはインテル社製プロセッサを使用した ファンレス・インダストリアルPCです。 ケースには産業用と、防衛システム用があります。 また、PIPを組み込んだパネルPCも用意されています。 各種の追加I/Oを内蔵出来ます。



ファンレス筐体









ファンレス MIL 筐体



タッチパネル付 パネルコンピュータ 8~21.5" 前面IP65

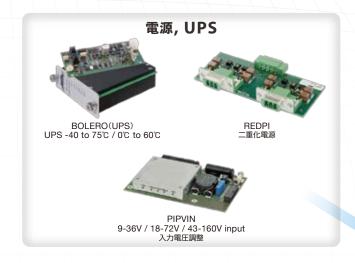
		PIP30 family				
	PIP39	PIP38	PIP37	PIP32	PIP31	
Processor	Quad Core i7	Dual Core i7	Dual Core i7	Celeron	Celeron	
CPU speed	2.1GHz(3.1GHz)	2.5GHz (3.2GHz)	1.7GHz (2.8GHz)	1.4GHz	1.5GHz	
Memory	~16GB DDR3	ECC RAM ∼12GB				
Temperature range		-20°C up to +60°C				
Extended temperature	-40°C to +75°C	-40°C up to +75°C				

	Panel-PC Family						
Panel Type	PANEL8	PANEL15	PANEL18	PANEL21			
Resolution (pixel)	WVGA 800 × 480	XGA 1024 × 768	FHD 1920 × 1080	FHD 1920 × 1080			
Mounting Options	DIN-Rail or Flange	Panel mount	VESA or panel mount	VESA or Panel mount			
Protection class	front IP65	front IP65	front IP65	front IP65			
Touch Screen Type	resistive	resistive or capacitive	capacitive	analog			
Power Supply Voltage	12VDC input, 9-36 optional	12-32 VDC input	12VDC input, 9-36 optional	11-32 VDC input			

PIP

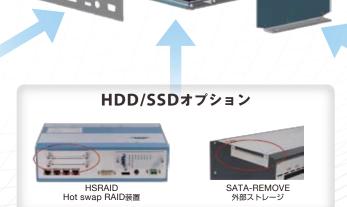
(Embedded Industrial Computer)

PIPシリーズ 各種 I/Oオプション





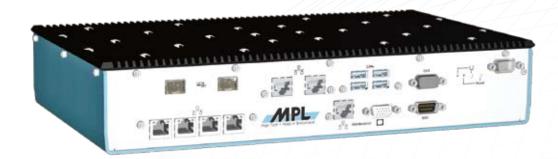




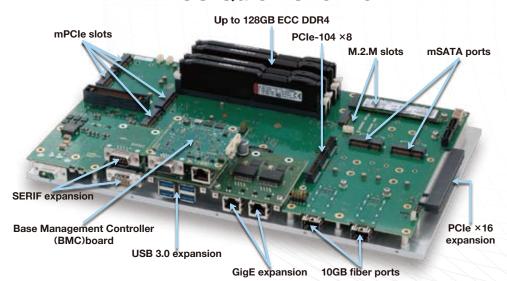




PRODUCTS MXCS MXCS Xeon ファンレス小型サーバー



MXCS Quick Overview



MXCS(Xeon)

サイズ	351 × 207 × 66mm (W × D × H), 19"ラック版あり(高さ:2U)		
プロセッサ	Broadwell DE Xeon		
CPU	Dシリーズ 1529~1587		
メモリ	~128GB DDR4		
温度範囲(ストレージ)	-45°C~+85°C		
温度範囲(オペレーション)	-20°C~+60°C		
湿度	5%~95% 結露なきこと ※コーティングオプション有り		

機能概要

VGA 1920 × 1280
1Gbit RJ45 or M12 × 2 / 10Gbit SFP+ × 2
type A or M12 × 4
RS232/422/485 (DB-9) × 1
mPCle Gen2 × 1lane & USB2.0 × 4
PCIe (×8) × 1
PCIe (×1) × 4
USB2.0 × 2
PEG graphic expansion × 1
M.2 Key M/mSATA × 合計4
24 VDC (+50/-20%)(逆極性、過負荷保護)
40 - 100 Watt

規格

EMC	EN55022, EN55024, EN61000, MIL-STD-461E
Shock & Vibration	EN60068
Environmental & Safety	EN50155, MIL-STD-810-F, EN60601, EN60950
Approval List	CE, IEC60945, IACS E10

Industrial PC

主な特徴

- ウルトラ・コンパクト・サイズ
- ファンレス -40℃ to +85℃
- 堅牢アルミハウジング、ステンレス・フロントパネル
- 低消費電力
- 長期供給
- カスタマイズ可
- ●ボード売り可能



CECシリーズマトリックス

	CEC10 Family						
	CEC14	CEC12	CEC11				
サイズ	62 × 162 × 118mm (W × H × D)						
プロセッサ	Intel Atom E3845 Intel Atom E3825 Intel Atom E3						
CPU速度	1.91 GHz	1.33 GHz	1.46 GHz				
チップセット	SoC						
メモリ	up to 8GB DDR3L ECC						
温度範囲	-20°C up to +60°C						
温度拡張範囲		-40°C up to +85°C					

機能概要

グラフィックス	DP, Intel HD
	opt. eDP / VGA
Gbit Ethernet	5
USB 2.0	3
	1 × USB 3.0
PS/2	N/A
シリアル	1 port RS232
	opt. 1 RS232 or RS422/485
ストレージI/F	mSATA, eMMC
	opt. 2.5 HD/SSD
入力電圧	8 - 36 VDC
	(逆極性、過負荷保護)
消費電力	8 - 18W
拡張スロット	miniPCle
	opt. PCIe/104

Ethernet





♦RJ45 ⇔ SFP ♦10/100/1000Mbit

イーサネット・メディア・コンバータ / スイッチ



Coming Soon!! 小型10ポート Gb LAN Switch



イーサネット Model:UNIGET

♦ PCIe/104 ♦ Gigabit ♦ PoE+
♦ 4 × RJ45 or 2mm lockable header or SFP ギガビットイーサネット・コントローラ



Model: **µMAGBES** スイッチ

⇒ 10~28 ports ⇒RJ45 or Lockable Header ♦1000BaseT ♦Managed

MAGBES/MAXBESシリーズと同等のオープンフレームスイッチ

MAGBES-10/20共通機能

- ♦ Port Based VLAN
- ♦ IEEE 802.1Q VLAN
- ♦ Quality of Service
- **♦ MAC Authentication**
- **♦ SNMP Configuration**
- ♦ Spanning Tree
- **♦ Port Monitoring**

MAGBES-10 バ	リエーション	
スタンドアローン	Model:MAGBES-11S	(LL)
♦RJ45 × 4		
スタンドアローン	Model:MAGBES-12S	110
♦RJ45 × 2	SFP × 2	
スタンドアローン	Model:MAGBES-13S	188
♦RJ45 × 3	SFP × 1	
PC/104	Model:MAGBES-11P	
♦RJ45 × 4		
PC/104	Model:MAGBES-12P	
♦RJ45 × 2	SFP × 2	
PC/104	Model:MAGBES-13P	110
♦RJ45 × 3	SFP × 1	
PIP内	Model:MAGBES-11M	180
♦RJ45 × 4		
PIP内	Model:MAGBES-12M	(10)
♦RJ45 × 2	SFP × 2	JENY)



Ethernet





MAGBES-20 バリエーション スタンドアローン Model:MAGBES-21HS/RS ♦RJ45 or Lockable Header × 5 スタンドアローン Model:MAGBES-22HS/RS ♦RJ45 or Lockable Header × 3 スタンドアローン Model:MAGBES-23HS/RS ♦RJ45 or Lockable Header × 4 ♦SFP × 1 PC/104 Model:MAGBES-21HS/RP ♦RJ45 or Lockable Header × 5 PC/104 Model:MAGBES-22HS/RP ♦RJ45 or Lockable Header × 3 Model:MAGBES-23HS/RP

⇒RJ45 or Lockable Header × 4 ※メタルインターフェースにロッカブルヘッダー (Hタイプ) と RJ45 (Rタイプ) があります。

MAXBES バリエーション Model:MAXBES-x001

♦2 × SFP+ 10GBit ports
♦8 × Copper ports on RJ45

Model:MAXBES-x331

♦2 × SFP+ 10GBit ports
♦4 × Copper ports on RJ45

◇4 × 1GBit SFPs ◇DINレール付筐体

◇DINレール付筐体

Model:MAXBES-x641

◇2 × SFP+ 10GBit ports with FULLAXS Bulkhead (IP65 and IP67 (IEC 60529)) ◇2 × 1GBit SFP ports with FULLAXS Bulkhead (IP65 and IP67 (IEC 60529)) ◇6 × Copper ports on M12 X-Coded ◇DINレール付筐体

Model:MAXBES-441

 $\diamond 8 \times$ Copper ports on lockable header $\ \diamond$ ボード単体 $\ \diamond 2 \times$ SFP+ 10GBit ports

MAXBES 主な特徴

●10Gbps 2ポート, 1Gbps 最大8ポート

サポートプロトコル

- Accessible via http, https, Telnet or RS232.
- Configuration File support. (Upload, Download and store as default configuration).
- SNMPv1, v2c and v3 support.
- DHCP Client.
- Switch statistic
- Port Based VLAN
- IEEE 802.1Q VLAN
- Quality of Service
- IEEE 802.1X MAC Address Checking
- IEEE 802.1D RSTP support
- Port monitoring
- Firmware Update via HTTP or TFTP
- IGMPv3 support (planned)
- Trunking support (planned)

Power

- Input voltage 8VDC- 36VDC Input range.
- Reverse polarity protection.
- 15W

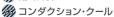
Environment

- Storage Temperature -45℃ to 85℃
- Operating Temperature -20℃ to 60℃ (~70°C Option)
- Relative Humidity 5% to 95% none condensing









TRICOR10NV



Military PC

主な特徴

- Intel® Core™ i7 CPU (2.5GHz)
- 堅牢ファンレス・タッチパネルPC
- -20°C~+60°C (MIL-STD-810G, method 501.5 & 502.5 procedure-I & II)

機能概要

プロセッサ	Intel® Core™ i7 CPU 2.5GHz 、4MB キャッシュメモリ
チップセット	Intel® QM77 Panther Point
グラフィックス	Intel HD Graphics 4000, multi display support
メモリ	4GB DDR3 1600 RAM 最大12GB
	8MM Flash EEPROM, Easy Update Bios
ストレージ	128GB SATA SSD
オーディオ	Inbuilt High Definition Audio Codec
キー	2 × 輝度調整、 1 × 電源オン/オフ ボタン
	1 × day/night mode ring illuminated Push Button Switch
ディスプレイ	10.4" 1024 × 768 XGA Active Matrix LED Backlighted Display, 1000 CD/M2
	Brightness, 600:1 Contrast Ratio, 178/178 Wide Viewing Angle
タッチスクリーン	EMI mesh 5W Resistive Touch Screen
	Surface Protection Treatment, Optical Bonding
ナイトビジョン	NVG/NVIS MIL-STD-3009 規格適合
集積ギガビットスイッチ	8-Port 10/100/1000 Base-T ports, L2+ manageable, easy GUI / CLI
MIL-DTL-38999 III	2 × RS232 Serial ports, 4 × Gigabit Ethernet, 4 × USB2.0 ports
対応インタフェース	2 × PS/2, 1 × VGA/DVI for external Display & 8 × Gbe (Switch) ports
拡張	2 × MPCle & 1 × PCle-104
電源入力	18-36V DC Input (28V Typ.), MIL-STD-704E 規格適合
	(MIL-HDBK-704-E LCD 105)
消費電力	60W 未満
ソフトウエア	Windows, Linux or any PC/AT compatible OS
筐体および塗装	HE30 (6082) AL. Alloy, RAL 7035 Light Grey Powder Coated
形状	306mm (W) × 235.3mm (H) × 80mm (D)
重量	約5Kg

耐環境性能

動作温度	-20°C~+60°C(MIL-STD-810G, method 501.5 & 502.5 procedure-I &II)
保存温度	-40°C~+75°C(MIL-STD-810G, method 501.5 & 502.5 procedure-I &II)
Functional Shock	20G peak Saw Tooth @ 11ms, MIL-STD-810G, method 516.6 procedure-I
Crash Safety	40G peak Saw Tooth @ 11ms MIL-STD-810G, method 516.6 procedure-V
Transit Drop	26drops @ 122cm height, MIL-STD-810G, method 516.6 procedure-IV
Vibration	MIL-STD-810G, method 514.6 procedure-I, Category-13 Propeller Aircraft
	Random over Random Vibration Exposure
Acceleration-Operational	Fore - 2G Aft - 6G Up - 9G Dwn - 3G Left - 4G Right - 4G, 1min.@
	Specified 'G' level. MIL-STD-810G, method 513.6 procedure II
Acceleration-Structural	Fore - 3G Aft - 9G Up - 13.5G Dwn - 4.5G Left - 6G Right - 6G
	MIL-STD-810G, method 513.6 procedure I
高度	10000m (32808ft), MIL-STD-810G, method 500.5 procedure-I & Procedure-II
急速減圧	2438m から 105768m (8000ft to 347008ft) In 12sec @ 10min duration
	MIL-STD-810G, method 500.5 procedure-III
湿度	95% rh @ 10cycles, MIL-STD-810G, method 507.5 procedure-II
カビ	MIL-STD-810G, method 508.6, procedure I
塩霧	4cycles of 2wet & 2dry, MIL-STD-810G, method 509.5, procedure I
粉塵	LP5X Dust Ingress protection, IS-LEC60529-2001, table-7 & section-13.4, 13.5
水分	LPX4 Water Ingress protection, IS-LEC60529-2001, table-8 & section-14.2.4
EMI/RFI	MIL-STD-461E, CE102, RE102, CS101, CS114, CS115, CS116 and RS103





米国FALCON社は耐環境性に優れたコンバーター/UPS製品を提供する専業メーカーです。30入力及びオブションの100VAC出力に対応し、



♦UPS Opt.

コンバーター / UPS Model:ED4-1500

◆入力: 400Hz、三相1.5KVA ◆出力: 単相115/200Vac, 1050W

耐環境性周波数、位相コンバーター





コンバーター / UPS Model:ED4-5000RM-3/1-6-M

◇入力:47 - 450Hz、三相5KVA ◇出力:単相120Vac, 50/60Hz, 3500W ♦UPS Opt.

耐環境性周波数コンバーター(三相)





UPS

Model:SG6K-1TX

◇入力:170 - 275V, 24.3A ◇出力:120 & 208V or 220V or 240V タワー型大容量UPS

◇容量:6000VA





コンバーター / UPS Model:ED4-4000

◆入力:400Hz、三相4.0KVA ◆出力:単相120Vac, 2800W

♦UPS Opt.

耐環境性周波数、位相コンバーター





コンバーター / UPS Model:ED4-5000RM-SP/1-6-M

◇入力: 47 - 450Hz、三線Split-Phase/5KVA ◇出力: 単相120Vac, 50/60Hz, 3500W

耐環境性周波数コンバーター(Split Phase)





UPS

Model:SG3KRM-1TU

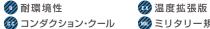
◆入力:87 - 140V, 21.4A ◆出力:100 - 120V, 2100W ラックマウント型UPS

◇容量:3000VA













米国ELMA社は、VME、CompactPCI、VPX、VME対応ネットワークスイッチ、組み込み用ストレージ、シャーシ、I/Oボードなど多様な組み込み 関連製品を提供しています。また、これらは高耐用性が求められるハードな環境で使用される状況にも適しています。

Switch and Routing products

Model Number	VME	СРСІ	VPX	VITA 46	3U	6U	1Gb	10Gb	SFP	F/R	CU Ports	Fiber Ports	VPX Data Plane
4510a			OpenVPX	VITA65		0	24	4	4	F/R	0	0	\circ
4345a			OpenVPX	VITA65		0	24	4	4	F/R	0	0	
4341a			OpenVPX	VITA65		0	24	4	4	F/R	0	0	
4340a			OpenVPX	VITA46.2		0	24	4		F/R	0	0	
4300a		0		VITA31.1 / PICMG2.16		0	24	4		F/R	0		
4080a			OpenVPX	VITA65	0		21			F/R	0		
4050a		0		VITA31.1 / PICMG2.16		0	24			F/R	0		
4030a	0	0		VITA31.1 / PICMG2.16		0	21			F/R	0	0	
4000a	0	0				0	24			F	0	0	

※注:オプション含む

Ethernet Switch







Environmental Grades

Criterion	Standard Grade	Extended Grade	Rugged Grade	Conduction Cooled	
Conformal Coating	Optional	Standard	Standard	Standard	
Operating Temperature	0 ∼ 55℃	-20 ∼ 65℃	-40 ∼ 75°C	-40 \sim 75°C at the thermal interface	
Storage Temperature	-45 ∼ 85℃	-45 ~ 85℃ -45 ~ 100℃		-45 ∼ 100°C	
Recommended Airflow	1m/s	1.5m/s	2m/s	NA	
Relative Humidity, non-condensing	5 ~ 90%	5 ~ 95%	5 ~ 95%	5 ~ 95%	
Sinusoidal Vibration	2G [202000]Hz	2G [202000]Hz	5G [202000]Hz	5G [202000]Hz	
Random Vibration	0.002g ² /Hz, 10 to 2000Hz	0.002g ² /Hz, 10 to 2000Hz	0.002g ² /Hz, 10 to 2000Hz	0.001g ² /Hz, 10 to 2000Hz	
Shock 1/2 sine, 11ms	20Gs	20Gs	40Gs	40Gs	

Storage & Others







ストレージ	Model: 5055/6055	St. SEX
♦6U VME/cPCI ♦2.5"HDD, SDD	♦SATA ♦~2TB(HDD)、~1.2TB(SSD)	
耐環境性大容量:	ディスク搭載VME/cPCIストレージ	



Model: VPX to XMC/PMC carrier ◇XMCカード × 1 ◇PMCカード × 1 VPX用XMC、PMCモジュール搭載キャリアーボード



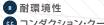




ストレージ Model:**PMCStor-G** 9275/9276/9277/9279 ◇ATAPI, ATA-6 ◇容量: CFI/CFIIによる ♦RoHS ♦1.8"× 2 CFIIストレージ搭載PMCカード



ストレージ Model:OpenVPX 5334 ♦3U SATA ♦2.5" × 2 ♦VITA 65 ♦1TB OpenVPX対応3Uストレージボード





Open VPX

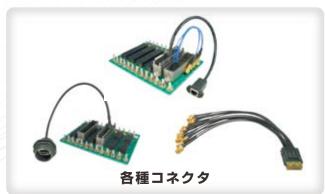
VPX Board

Model	形状	CPU	個数		Memory/Storage	I/O	SLOT他	
		Intel Core i7		2.2GHz	~4GB × 2 DDR3	● 1000B-T ● 1000B-KX/1000B-T × 2	PCI-Express × 3	
IC-INT-VPX3a	3U	2655LE, 2610UE	1	1.5GHz	16GB SSD	● RS232 UART ● USB2.0 × 3 ● SATA × 4	GPIO	60 60 6
		FPGA Xilinx Kintex-7				● HDMI × 2, Intel HD Audio	SERDES	
		Intel Core i7		2.1GHz	~4GB × 2 DDR3	● 1000B-T ● 1000B-KX/1000B-T × 2		
IC-INT-VPX3c	3U	3612QE	1		16GB SSD	● RS232 UART ● USB2.0 × 3 ● SATA × 4		69 69 69
		FPGA Xilinx Kintex-7				● HDMI × 2, Intel HD Audio		
		Intel Xeon			~4GB × 2 DDR4	● PCle × 3 ● 10Gb-KR × 2 ● 1000BT/BX × 2	XMC PCle × 8	
IC-INT-VPX3d/e	3U	D-15xx	1			● RS232 ● USB2.0 × 2, USB3.0	PCle(× 4) × 2	60 (1)
		FPGA Xilinx Kintex-7				● SATA × 4, GPIO		
		Intel Core i7		~2.2GHz	~4GB × 2 DDR3	● 10/100/1000Gb-T × 2	PCI-Express Switch × 2	
IC-INT-VPX6a	6U	FPGA Xilinx Kintex-7	2		16GB SSD	● RS232, USB2.0 × 3 ● SATA3.0 × 2	Ethernet Switch	69 69 69
						● HDMI × 2, GPIO × 4	XMC, FMC	
		Intel Core i7		~2.5GHz	~4GB × 2 DDR3	● 10/100/1000Gb-T ● RS232	PCI-Express Switch × 2	
IC-INT-VPX6b	6U	FPGA Xilinx Kintex-7	2		16GB SSD	● USB2.0 × 3, SATA3.0 × 2	Ethernet Switch	69 69 69
						● HDMI × 2, GPIO × 4	XMC, FMC	
		Intel Xeon		2.1GHz	~16GB × 2 DDR	PCle(× 8) to PCle switch PCle(× 4) to P2	PCI-Express Switch	
IC-INT-VPX6d	6U	D-15xx	2		16GB × 2 SATA SSD	● PCle(× 8) to 2nd CPU ● 1000BT to switch ● GPIO	Ethernet Switch	60 (0) (6)
						● 10G-BX/10GB-T ● USB × 3, Console ● SATA × 2	XMC(PClex4), FMC	

VPX評価用 ケーブリングシステム ● RTM設計 ● バックプレーン接続の設計



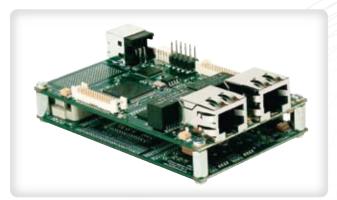








米国Embedded Planet社は最適なネットワークソリューションを迅速に構築する為の、スモールフォームファクター(PMC等)のCPUボード及びソフトウェアを 提供しています。ボードの評価や開発作業に取り掛かるリードタイムを最小限に抑える為の開発キットも供給しており、お客様のソリューション開発に寄与いたします。



PowerPC	Model: EP10)20x\$	//// /////////////////////////////////
	P1021, P1012 !0搭載CPUカ-	◇~800MHz ◇~256MB DDR3 -ド	17]) 19]) 19[] (18])

Pow	erPC Mo	odel: EP2020xS	//// ////
♦ Qorl(♦ P202		♦1.2GHz ♦~256MB DDR3	(1]] (1]] (1], (1],
Qorl	Q P2020搭載	載CPUカード	PEX/ PEX/

PowerPC	Model: EP2010xS	1111 1111
♦QorlQ ♦P2010	♦1.2GHz ♦~256MB DDR3	
QorlQ P201		

PowerPC	Model:EP8260C	11kt / 18kt
♦PowerQUICC II ♦MPC8260	♦300MHz ♦~256MB DDR	'(1) (1) (1) (1)
MPC8343搭載	PEX/ (EX/)	



PowerPC	Mode	:EP3041A		AL RIO
♦ QorlQ		♦1.5GHz	♦~4GB DDR3	(4) (4) (4), (4),
QorlQ P3	8041搭載A	MCカード		PEX/ (FY)
Dawar DC		ERFORM		ar ar
<u>PowerPC</u>	• Mode	:EP5020A		A/ RIO
♦ QorlQ		♦2.0GHz	♦~8GB DDR3	
QorlQ P5	020搭載A	MCカード		PEX EX
PowerPC Model:EP4080A			A RIO	
♦ QorlQ		♦1.5GHz	♦~8GB DDR3	(11) (11)
QorlQ P4	ŀ080搭載A	MCカード		PEX (EX)







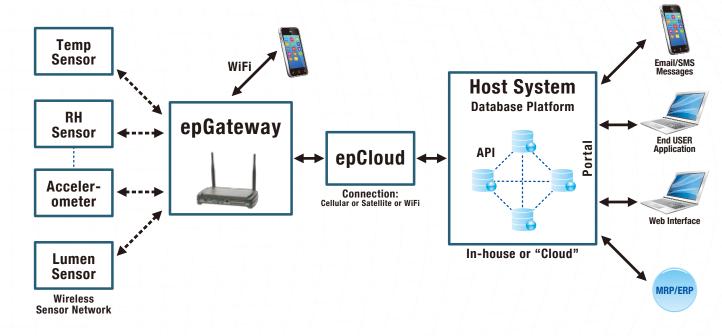


ARM Model:EPU672xS

◇ Altera Cyclone V
◇ A9 MPCore

ARM A9 MPCore搭載CPUカード

epConnect Platform



主な特徴

epGatewayとepSensorsを接続してSmartMesh IPあるいはSemtech LoRaネットワークを構成出来ます。SmartMesh IPはIPコンパチブルで6LoWPAN/802.15.4e規格に基いて構成されます。



Model:**epGateway**♦ARM Cortex-A8

♦USB × 1, LAN × 1





Model:epSensors

◇光センサ ◇バッテリ駆動オプション









列車管理制御システム Train Management Systems

FKF-Trainnet® システム

EKE-Trainnet®製品群は列車情報シス テムの完全な機能と構成要素を含みます。 EKE-Trainnet®システムは強力な PowerPC® ベースのCPUボード、TCN Gateway装置、Ethernet Switch装置、そ の他、必要機能に応じて、ローカルなインテ リジェント機能、システムインターフェイス 機能、データロギング機能、無線によるデー 夕送信機能などによって構成されます。



EKE-Trainnet®システムはその効率的な開発/デバグ機能によって、列車の 各機能の実現と調整を簡単にし、開発委託コストを減少させます。

EKE-Trainnet®システムは、様々な国の旅客列車や高速鉄道など種々のタイ プの列車に搭載され、列車内の組み込みネットワークシステムや簡単に導入でき る列車管理制御システムの実現を担っています。



EKE-Trainnet® Gateway

- 各種の列車バスと車両バスの組み合わせをサポートします
- ・IEC61375-1規格によるTCN通信機能と鉄道車両規格の ためのEthernetスイッチングユニットおよびEthernet ルーティングユニット
- EN50155準拠の耐環境性能
- ・IEC61131-3規格ISaGRAF® soft-PLCを使用して ユーザによるコンフィグレーションが可能
- ・制御/診断機能の組み込みを支援



Gatewayユニット

EKE-Trainnet® GatewayはIEC61375規格TCN通信に準拠したシステ ムで、UIC556アプリケーション機能をサポートしています。このゲートウェイ システムは列車バス(WTB,ETB)、車両バス(CAN,LON,MVB,ECN等)、 CPU、電源の4つのサブシステムから構成され、全体として迅速で信頼性のある バス間の通信を実現しています。

%ETB:EthernetTrainBackbone. ECN:EthernetConsistNetwork

Ethernet Switch システム

EKE-Trainnet® EthernetSwitchingUnit(以下ESU)は列車内に高速なネッ トワークが必要な場合のソリューションになります。ESUを構成するモジュールの 光ポートは十分な高速性能を持ちます。ESUユニットはESUモジュール、PoEパ ワーサプライユニットとグラフィックスインターフェイスを持つCPUボードに よって構成されます。ESUのポート構成は光、銅線など各種用意されています。

ゲートウェイとネットワーク Gateways and Networks

EKE-Trainnet® Ethernet Routing Unit

Ethernet Routing Unit(以下ERU)は3組6ポートのECNポートおよび2組4ポートのETBポートを備えており、ETBとECBをルーティング接続します。各ポートは100Mbpsの速度のM12コネクタを介したフルデュプレックスメタリック接続です。ERUは固定編成列車への完全対応ならびに顧客カスタム製品として未標準化の動的編成列車ネットワークへの対応が可能です。

標準的なサポートプロトコルは次の表の通りです。

<標準サポートプロトコル表>

- IEEE802.1D-2004 RSTP
- IEEE802.3-2005 Link Aggregation
- IEEE802.1AB-2005 Link Layer Discovery
- IEEE802.1Q-2005 VLAN
- RFC 3376 IGMPv3
- RFC 4541 IGMP snooping
- RFC 2131 DHCP
- Q0S(VLAN/DiffServ)
- RFC 2328 OSPFv2, 5340 OSPFv3
- RFC 1059 RIPv1, 2453 RIPv2, 2080 RIPng
- RFC 4271 BGP
- RFC 4605 IGMP Proxy / Multicast Routing



ERUユニット



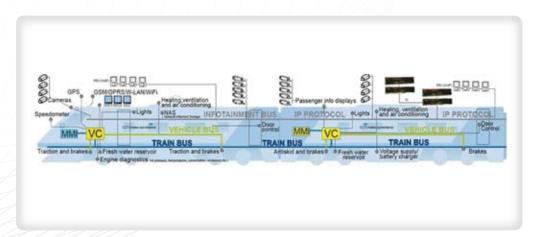
コンフィギュレーション/ツール

バス構成の違いや関連性はISaGRAF®ソフトウェアツールを使用して定義します。この行程は単純わかりやすくユーザーフレンドリーです。ユーザーはバスの構成の維持、変更をそれぞれ独立した定義として保持可能です。

システムレベルの診断とステータスログのためにEKEからPortable System Testerソフトウェアが販売されています。このソフトウェアはゲートウェイの CPUとシリアルリンクにより通信します。

制御と自己診断

EKE-Trainnet® Gatewayには制御/自己診断機能が組み込まれています。 これらの機能は制御/自己診断機能の組み込みが必要なアプリケーションに強力でコストパフォーマンスに優れたソリューションを提供します。





AYDINDISPLAYS

a () sparton company

米国Aydin社は耐環境性に優れたディスプレー製品を提供する専業メーカーです。柔軟なカストマイズに対応し、防衛、航空宇宙、厳しい環境の産業用途に





 ♦21.3"AMLCD
 ♦*1000:1"
 ♦1600 × 1200

 ♦270 cd/m²
 ♦MIL-STD-810F
 ♦Resistive Touchscreen

 MIL規格21"コンソール&ラックディスプレイ





Model:4424S-T

 ♦ 24.0"AMLCD
 ♦"1000:1"
 ♦ MIL-STD-810E, MIL-S-901D

 ♦ 250 cd/m²
 ♦ 1920 × 1200
 ♦ Resistive Touchscreen

MIL規格24"コンソール&ラックディスプレイ





ディスプレイ Model:**4419R4C**

MIL規格19"コンソール&ラックディスプレイ





ディスプレイ Model:**4432,42,65**

 ♦ 32.0~65*AMLCD
 ♦ *550:1~*
 ♦ IR/RS-232 Remote Control, PIP, PAP

 ♦ 270~cd/m²
 ♦ 1920 × 1080
 ♦ MIL-S-901D, MIL-STD-167-1A

MIL規格ラージスクリーンディスプレイ





Model: **ECDIS** 船舶用

 ♦ 19", 24", 26"
 ♦ "350:1~"
 ♦ IP66, EN60945

 ♦ 5,000~ cd/m2
 ♦ 1024 × 768, 1920 × 1080
 ♦ Multi Point Touch Panel

船舶用Color Calibration可能ディスプレイ(IEC-60945, DNV2.4, IACS-E10)





Model:Marine KMGB/KCGBシリーズ 船舶用

♦7.0~26.0" ♦1000~cd/m² ♦"700:1~" ♦1024 × 768

♦Touch Panel ♦ Optical bonding

船舶ブリッジ用高輝度ディスプレイ



▲ 温度拡張版





「韓国JNM Display社は、ディスプレイ装置に関してトータルソリューションを提供しているエキスパートであり、超高輝度液晶ディスプレイ装置のリーディングカンパニーです。用途は各種民生、商業、産業、工業、防衛と多岐に渡り、要求仕様に合わせ柔軟な構成で提供できます。

JNM Display社製品の特長

- 1.低輝度から高輝度まで各種製品において、CICから半屋外まで対応可能です
- 2. 長寿命のLED Unit採用でメンテナンス
- 3. Natural Color Matrixにより、自然画像の表示
- 4. 直射光反射防止のOptical Bondingの対応(Option)





	高輝度シリーズ				
Size (Inch)	Model	Brightness (cd/m²)	Resolution (Max)	動作時 温度	
7.0"(W)	JH07WLPNN	400 ~ 2,000	800 × 480	<i>(4)</i>	
8.4"	JH084LPNN	350 ~ 1,500	800 × 480	(4)	
10.1"	JH0101LPNN	600 ~ 1,000	1,280 × 800	<i>(4)</i>	
10.4"	JH104LPNN	300 ~ 1,500	800 × 600, 1024 × 768	144	
12.1"	JH121LPNN	550 ~ 1,600	800 × 600, 1024 × 768	144)	
13.3"	JH133LPNN	500 ~ 1,000	1920 × 1080		
15.0"	JH150LPNN	250 ~ 1,500	1024 × 768	144)	
15.6"	JH156LPNN	500 ~ 1,000	1920 × 1080		
17.0"	JH170LPNN	350 ~ 1,500	1280 × 1024		
17.3"	JH173LPNN	700 ~ 1,000	1920 × 1080		
18.5"(W)	JH185WLPNN	250 ~ 1,600	1366 × 768	144	
19.0"	JH190LPNN	350 ~ 1,600	1280 × 1024		
21.5"	JH215WLPNN	350 ~ 1,500	1920 × 1080		
22"	JH22WLPNN	400 ~ 1,000	1680 × 1050		
23"	JH23WLPNN	350 ~ 1,000	1920 × 1080		
23.8"(W)	JH238WLPNN	350 ~ 1,500	1920 × 1080	144	
24"(W)	JH24WLPNN	350 ~ 1,500	1920 × 1080	144	
27"(W)	JH27WLPNN	350 ~ 1,200	1920 × 1080		
32"(W)	JH32WLPNN	400 ~ 2,000	1920 × 1080		
42"(W)	JH42WLPNN	1,200	1920 × 1080		
43"(W)	JH43WLPNN	550 ~ 1,300	1920 × 1080		
46"(W)	JH46WLPNN	900 ~ 2,500	1920 × 1080		
49"(W)	JH49WLPNN	900	1920 × 1080		
55"(W)	JH55WLPNN	900 ~ 2,500	1920 × 1080		
65"(W)	JH65WLPNN	900 ~ 2,500	1920 × 1080		
84"(W)	JH84WLPNN	600 ~ 3,000	3840 × 2160		

Custom製品

各種カスタム製品

弊社取り扱いのコンピューター、スイッチ、ディスプレイ等の製品をベースに高耐用性市場向けにカスタム製品の設計・制作をお引き受けしております。 LCDモニタ、ディスプレイ付PC、LANスイッチの他、高耐用性サーバー(耐振動・温度)の制作もお引き受けしております。



高耐用性LCDモニタ制作例

アルミ削り出しまたは板金筐体で堅牢な小型モニタです。8.4インチ~17インチまでは温度拡張仕様(-30°C~+70°C)での提供が可能です。オプションにてタッチパネルの装備(オプティカルボンディング)が可能です。電源仕様、コネクタ仕様についてはご相談下さい。

(写真は8.4インチ、MILコネクタ付き)



高耐用性LCDディスプレイPC制作例

アルミ板金筐体のLCDディスプレイPCです。Intel™Corei7等の高速プロセッサ仕様は17インチ以上、その他のプロセッサの場合、8.4インチからの対応となります。オプションにてタッチパネルの装備(オプティカルボンディング)が可能です。8.4インチ~17インチまでは温度拡張仕様(-30℃~+70℃)での提供が可能です。電源仕様、コネクタ仕様についてはご相談下さい。



高耐用性Ethernetスイッチ

アルミ削り出しまたは板金筐体のイーサネットスイッチです。1Gbps5ポート装備で2ポートまでをSFP仕様に変更可能です。1Gbps8ポート+10Gbps(SFP+)2ポートの高速対応製品も投入済みです。スイッチ部はスイス製で抜群の耐久性・信頼性を誇る製品です。通常製品の動作温度は-25℃から+70℃で、オプションの拡張温度対応は-40℃~+85℃です。



ックは、各種組み込み市場向けにインテル® Core™ プロセッサー、Atom™ プロセッサーを搭載した自社開発の組み込みCPUボードを



Model: **SX-8030**

Intel

♦145 × 140mm ♦ECC ◇DDR4 SO-DIMM ◇ワイドレンジ単一電源動作

6th Gen Intel Xeon Core i7/i5/i3/Celeron搭載CPUボード



Model:VX-6020 Intel

♦125 × 140mm ♦ECC

◇DDR3 SO-DIMM memory ◇単一電源動作(ワイドレンジ12V)

E3800ファミリー搭載 組込み向けCPUボード





Model: EMBOX Type RE940 Intel

♦178 × 110mm ♦ECC

◆DDR4 SO-DIMM ◆ワイドレンジ単一電源動作

6th Gen Intel Xeon Core i7/i5/i3/Celeron搭載 BOXPC





Model: EMBOX Type RE950 Intel

◇DDR4 SO-DIMM ◇ワイドレンジ単一電源動作 ♦178 × 170mm ♦ECC

6th Gen Intel Xeon Core i7/i5/i3/Celeron搭載 BOXPC



Model: EMBOX Type AE840

♦178 × 110mm ♦ ECC

◆DDR3 SO-DIMM ◆ワイドレンジ単一電源動作

E3800ファミリー搭載 BOXPC





Model: EMBOX Type T7062

◆178 × 170 × 39mm ◆Dual DDR3 SO-DIMM memory ◆ECC ◆単一電源動作(ワイドレンジ12V)

E3800ファミリー搭載BOXPC







PRODUCTS

Hot Selections





♦19" Rackmount 3RU ♦16 Drives SAS, SATA

♦RAID 可

Xeon搭載耐環境性サーバー & ストレージ



ファンレスサーバー Model: MXCS (Xeon)

♦ Broadwell DE Xeon

♦2.0/2.6GHz ♦~128GB DDR4 Xeon搭載耐環境性ファンレスサーバー





M2Mゲートウェイ Model:epGateway

♦ ARM Cortex-A8 ♦ USB × 1, LAN × 1

SmartMesh IP対応ゲートウェイ



スイッチ Model:MAXBES

耐環境性スイッチ



PCボード Model:PIP39

♦ Quad Core i7

♦2.1GHz ♦~16GB DDR3

耐環境性PCボード



コンバーター / UPS Model:ED4-5000RM-3/1-6-M

◇入力:47 - 450Hz、三相5KVA ◇出力:単相120Vac, 50/60Hz, 3500W ♦UPS Opt.

耐環境性周波数コンバーター(三相)





 ♦ 32.0~65*AMLCD
 ♦ "550:1~"
 ♦ IR/RS-232 Remote Control, PIP, PAP

 ♦ 270~cd/m²
 ♦ 1920 × 1080
 ♦ MIL-S-901D, MIL-STD-167-1A

MIL規格ラージスクリーンディスプレイ











 ♦ 12.1*LED backlight
 ♦ AMD G-Series
 ♦ -40~+70°C
 ♦ EN50155

 ♦ IP65
 ♦ 1.0GHz
 ♦ 2GB DDR3

AMD搭載ファンレスCPUカード内蔵ディスプレー









文中に記載の製品名等の固有名詞は、それぞれ各社の商標または登録商標です